

关于招标基础资料已收集完成的说明

广州开发区建设工程招标投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招标投标管理办公室)

广州开发区行政审批局

广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心):

我单位拟招标的半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工总承包，前期基础资料已收集完成。

特此说明。

广州广芯封装基板有限公司

2025年 月 日

